

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年2月17日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	光大证券、银华基金、华福证券、开源证券、长城基金、东方证券、华夏久盈、银华股份、蜂巢基金、广东正圆私募、兴银理财、国寿安保、华富基金、诺德基金、圆信永丰、泉果基金、兴业基金、交银施罗德、华宝基金、易米基金、长城基金、开源资管、益恒投资
活动时间	2025年2月13日、2月14日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、公司发布了业绩预告，公司能否分享一下营收环增的主要原因？ 答：根据业绩预告，2024年度实现营业收入6.37亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增加20.06%左右。2024年内公司各季度营业收入均实现环比增长。伴随着公司下游应用如网络通信、消费电子等市场的逐步回暖，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应用和头部客户，并逐步向汽车电子领域不断拓展，帮助公司实现销售增长。 2、公司研发费用持续增长主要是哪些支出？

	<p>答：2024 年公司继续保持高水平研发投入，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域布局。公司持续加强 SLC NAND FLASH 技术优势，积极推进存储产品的升级迭代。公司继续推动国产化制程升级，缩小与国外厂商产品制程差距，报告期内 1xnm 闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。为丰富产业布局，公司开展 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计，目前项目进展顺利。基于上述研发投入，导致报告期内公司研发费用同比增加。</p> <p>3、上海砺算的研发进度如何？</p> <p>答：2024 年下半年公司对外投资砺算科技（上海）有限公司，其致力于多层次（可扩展）图形渲染的芯片的研发设计，截至目前其研发工作已取得阶段性进展，首代芯片产品已正式进入流片阶段。</p> <p>4、公司的毛利率一直在比较低的位置，是否会逐步修复？</p> <p>答：2024 年受市场周期及行业竞争激烈影响，公司产品的市场价格仍处于历史相对低位，公司持续优化产品结构和市场策略，提升运营效率，降低产品成本，报告期内毛利率与上年同期相比有所上升。毛利率受到产品销售价格以及供求关系的影响较大，公司会根据市场需求进行销售价格的调整。</p> <p>5、NOR 方面公司如何规划？</p> <p>答：公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。可以提供包括消费电子、网络通信、电力电表、PC、服务器等终端所需的产品。</p>
日期	2025 年 2 月 17 日